Request Form for Translat	The world of foreign prior art to you.
10/07/= 01/	Topologica
i. S. Serial No.: 10/075,249	
lequester's Name: Marianne L. Padsett	
Phone No.: 308-2336	
Fax No.: Right 872-9689	Equivalent.
Office Location: CP3 - 10D05	Scarching
Art Unit/Org.: 1762	Foreign Patents
Group Director: 7	Tree, in 2 1
AL C D	
this for Board of Patent Appeals?	Phone: 308-0881
ate of Request: 9/26/03	Fax: 308-0989
ata Nasdad Pau	Location: Crystal Plaza 3/4
lease do not write ASAP-indicate a specific date)	Room 2C01
and the state of t	
PE Signature Required for RUSH:	
	To assist us in providing the
ocument Identification (Select One):	most cost effective service.
Note: Please attach a complete, legible copy of the document to be	ranslated to this form) please answer these questions:
•	
Patent Document No.	Will you accept an English
	57-118630 Language Equivalent?
Language	
Country Code Publication Date	(Yes/No)
No of Dear	Jaly 23, 1982
Gilled by	war tog geeche gu Euglipu
Article Author	abstract?
Language	have
Country	(Yes/No)
Other Type of Document	
Country	Would you like a consultation
Language	with a translator to review, the
cument Delivery (Select Preserence):	document prior to having a
Delivery to nearest EIC/Office Date:	complete written translation?
Call for Pick-up Date:	(STIC Only) (STIC Only)
Fax Back Date:	(STIC Only) (Yes/No)
Date	(STIC Only)
IC USE ONLY	
v/Search	Translation
cessor:	Date logged in:
e assigned:	PTO estimated words:
a Ciliada	Number of pages:
ivalent found: (Yes/No)	In-House Translation Available:
(~~05/110)	In-House: Contractor:
c. No.:	Translator: Name:
untry:	
tarks:	Returned: Sent:

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

57-118630

(43)Date of publication of application: 23.07.1982

(51)Int.CI.

H01L 21/205 C23C 13/08 C23C 15/00 H01L 21/285

(21)Application number : 56-005267

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

16.01.1981

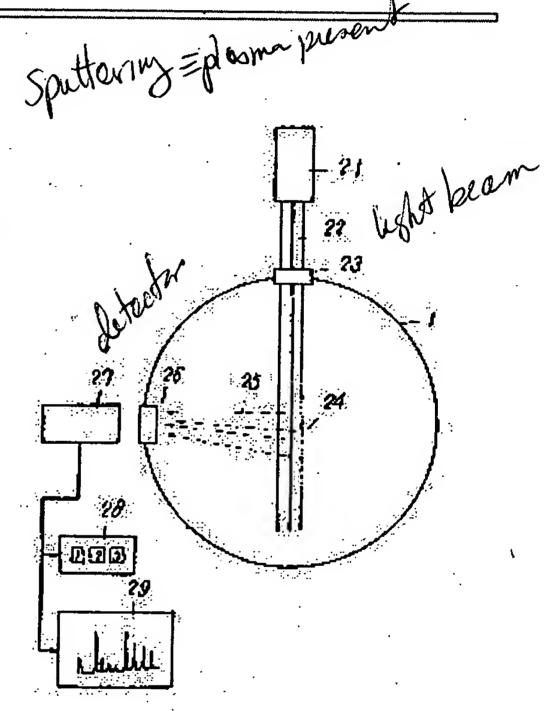
(72)Inventor: KAWASAKI KIYOHIRO

(54) EVAPORATING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To make an estimate of the yield of semiconductor devices possible and simultaneously maintain the optimum evaporating condition by measuring fine particles which are sticked and generated during the evaporation.

CONSTITUTION: A means by which fine particles which exist in a reaction space over the specimen and cause abnormal discharge are detected optically is provided. For instance, in a sputtering device, parallel light beam 22 makes fine particles 24 in a reaction space generate scattered light 25 which is detected by a detector 27. The scattered light 25 is detected as pulse and the height of the pulse corresponds to the size of the fine particle 24. So, the number of the fine particles 24 can be measured by recording and indicating the pulse signal by a recorder 29. As the amplitude of the pulse signal corresponds to the size of the fine particle 24, average particle diameter can be classified by determining the amplitude level.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

19 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—118630

⑤Int. Cl. ³ H 01 L 21/205 C 23 C 13/08 15/00 H 01 L 21/285	識別記号 104	庁内整理番号 7739—5 F 7537—4 K 7537—4 K	
H 01 L 21/285		7638—5 F	,

(全 4 頁)

匈蒸着装置

②特

願 昭56-5267

❷出 願 昭56(1981) 1 月16日

@発 明 者 川崎清弘

門真市大字門真1006番地松下電器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

月 細 4

.2、特許請求の範囲

反応空間に光を照射し、反応空間中の改粒子による散乱光を検出する機能を備えたことを特徴とする蒸着装置。

3、発明の詳細な説明

本発明は蒸着装置に関するものであり、蒸着中に被着・生成される微粒子を計測することにより 半導体装置の歩留りを予測可能ならしめるととも に最適の蒸着条件を維持せしめんことを目的とす る。

蒸着には真空蒸着、スパッタ蒸着、ブラズマ蒸 着など数多くの手段があり、それぞれ蒸着物質の 物理的あるいは化学的性質に応じて、また被蒸着 物体への物理的損傷を考慮して選択される。これ らの蒸着方法に共通な点は減圧された反応室であ る。第1図はスパッタ蒸着装置の概略図を示し反 応室は上ふた、またはペルジャ1と桶状の室2よ

り成り、ゴムなどのオーリング3により外気と遊 断される。反応室はロータリポンプ4左どの真空 発生機械によって減圧される。より高い真空度を 必要とする場合には拡散ポンプやイオンポンプも 併用される。 5 は反応室と真空発生機械とを接続 するパルブであり、6はリークパルクで真空を解 除する場合に用いられる。13は反応ガス供給パ ルブで反応ガスは各種ガス旗ァ~9とパルブ1 O ~12とで適宜選択・混合される。14はターゲ ットであり、16は基板で、電源16より前記 14,15間に直流または交流の電圧が印加され る。17、18はそれぞれターゲットと基板を冷 却するための水冷パイプであり、ターゲットや基 板に密接させたり、あるいはターゲット中や基板 中を通すことにより異常昇温を防止する。基板 1 5 は逆にある一定の高温に保持することも必要 であり、この場合には基板加熱用のヒータまたは ランプが反応室内に設置される。18は石英など .の絶縁板で被蒸着試料20と基板15とを分離さ せることにより基板16から試料20への汚染を

防止せしめるのであるが交流スパッタの場合にの み使用可能であり、直流スパッタの場合には用い られない。

例えば真空度1 Torr、電極間(ターゲット :基板間)距離が 6 cmの場合に反応ガスとして A x (Tルゴン) を用い、 基板1 4 が A ℓ (Tル ミニウム) であれば電圧 B O O V 、電流密度 1.3 B A / cm のグロー放電によって試料 2 O 上には 2 O ~ 2 5 A°/ > ∞ の成長速度で A ℓ が蒸着される。 との蒸着機構はグロー放電により電離した A r イオンが陰極暗部で加速されてターゲットに衝突するために、 ターゲット 表面ではターゲットを構成する A ℓ 原子がイオン化されて飛び出し、 試料 2 O に到達して運動エネルギを失い A ℓ の結晶化が始まるとによるものである。

半導体装置における高密度化・高集階化は一層 進み、それにつれて金属配線路としての A I 配線 も線幅が3~2μ D と 後細化が著しく、今後は電 子ピーム路光による O.5 μ D 程度の線幅になると とが予想される。 L S I 、組 L S I においてはと

本発明は上記問題点に鑑みなされたものであり、試料上の反応空間中に存在して異状放電の原因となる微粒子を光学的に検知することにより塊状の物質が被着されることを防止せんとするものである。以下、図面とともに本発明の実施例について説明する。

第2図は本発明の実施例を示す断面図である。

のようを微細化に対応してA & や Po & y Six どの被着物質は極めて良好な膜質を要求される。 すなわち、 1) 薄くてもピンホールがないこと、2)ステップカバレージが良いこと、3) 膜厚の均一性が良いこと、4) 異物などの付着がないこと、左が要求される。上記 1) と 2) は L S I の多層 配線化によって重要であり、3) はエッチングによって得られるパターン幅の精度を高くするために必要である。4) は蒸着前に試料に付着したごみなどがある。4) は蒸着前に試料に付着したごみなどがをとって蒸着物質の組成が異なる場合と、異状放電によって塊状の被着物質が形成される場合とがある。

異状放電を起こす原因はいくつか考えられ、例 えばグロー放電中に導電性の異物が混入したり、 ターゲット表面の温度が上昇してスパッタにより 分子状のガスではなくある程度の大きさを有する 塊状になって飛散したり、あるいはターゲット材 中に含まれる不純物がスパッタによって反応空間 に混入するなどが考えられる。

いずれの原因にせよ異状放電が発生した時には

上ぶたまたはペルジャ1に光源21より適当なビ ーム幅を有する平行光線22を透過させる窓23 を設ける。反応空間内の微粒子24はその大きさ に応じて散乱強度を変えて散乱光25を発生するα 平行光線22およびその真空室内での反射光が入 射しない位置に窓26を設け、フォトマルを受光 部とする検知器27で前綿散乱光25を受光する。 徴粒子24は一般に速く飛散するので散乱光26 はパルス状となり、そのパルスの高さが微粒子 24の大きさに対応するので、検知器27より取 り出したパルス信号をある一定の時間カウンタ 28で計数するか、積分してレコーダ29で記録 表示することにより反応室内の微粒子24の数を 測定できる。パルス信号の振幅は微粒子24の人 きさに対応しているので適当なりミッタ回路で振 幅レベルの設定を行なりことにより、平均粒径が 0.5 μ 車以上、2 μ 車以上、5 μ 車以上などの数 粒子がどのくらい発生したか分類することがで可 可能である。なお、第3図は本発明の実施例を示 す断面概略図である。

スパッタ蒸磨やブラズマ蒸磨においては反応ガ スのグロー放電に伴なら連続的な発光がフォトマ ルに入射し、微粒子24からの散乱光25は微調 であるので発光に埋れて検知が困難である。そこ で後粒子検出のための光学系の光源の波長とグロ 一放電の波長とは異なるように配慮せねばならな い。例えばAェのグロー放電においては4000 光源には H • - N • レーザ (波長 6 3 2 B A°) か 適当なフィルタと白色光源との組み合わせで赤い 光(BOOO~7000~)を用いるようにすれ はグロー放電による発光と散乱光の分離は容易で ある。フォトマルの分光感度も散乱光の波長付近 で感度の高いものを用い、グロー放電光を除外す ・るための適当なフィルタを通して散乱光を検知す ればよい。

以上の説明からも明らかなように本発明による 蒸着装置は試料表面に塊状の被着物をもたらす原 因となる反応空間中の微粒子を検知可能であり、 半導体装置などの歩留りを下げる事態が避けられ るのみならず最適の蒸着条件を維持することにも

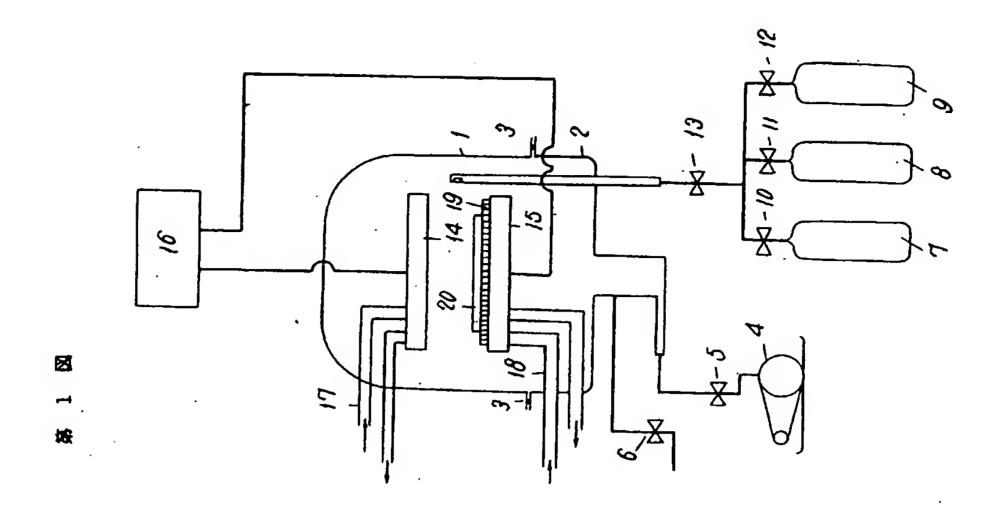
なお実施例としてA &の直流スパッタ蒸着について A を明の要点は蒸着すべき物質がガス状になっている試料近傍の反応空間内の雰囲気の測定であるからこの他にも例えばSiRケットとし A r を反応ガスとする多結晶または用されるし、あるいはSiH・とH r を反応ガスとは A であるいはSiH・とH r を反応ガスとは T であるいはSiH・とH r を反応が R であるにはSiB・の熱分解による一般的な C V D 蒸着などにも適用可能である。

プラズマ蒸着とCVD蒸着にはターゲットが存在しないためにターゲット材が試料上に飛散するとはないが、反応空間内での化学反応が平衡状態より大きくずれると反応空間内において所望の蒸着物質が凝固して粒子状となり試料上に塊状の被着物として堆積することを考えると本発明の有用性は明らかであるう。

4、図面の簡単な説明

第1図はスパッタ蒸着装置の概略図、第2図、 第3図は本発明の実施例における検知機能を備え たスパッタ蒸着装置の平面および概略図を示す。 21……光源、22……平行光線、23……窓、 24……微粒子、26……散乱光、26……窓、 27……検知器、28……カウンタ、29……レ

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名



禁 2 **数**

